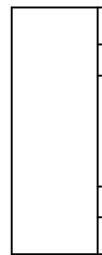
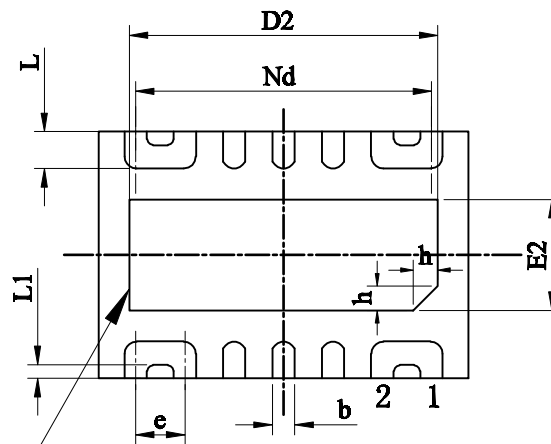


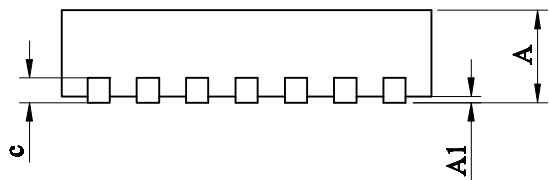
PIN 1(Laser Mark)



EXPOSED THERMAL
PAD ZONE



BOTTOM VIEW



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.01	0.02	0.05
b	0.13	0.18	0.23
c	0.15	0.20	0.25
D	2.95	3.00	3.05
D2	2.45	2.50	2.55
e	0.40BSC		
Nd	2.40BSC		
E	1.95	2.00	2.05
E2	0.85	0.90	0.95
L	0.25	0.30	0.35
L1	0.06	0.11	0.16
h	0.20REF		

更改标记	更改内容	签名	日期


华天科技(西安)有限公司
 HuaTian Technology(Xi'an)CO.,LTD

DFN14L(0302X0.75-0.40)(B) 产品外形图	图号:HTDa01403020002		
	单位	版次	密级
	mm	0版	
	第1张	共1张	



拟制		复审	
审核		会签	
		标准化	
制图		批准	
幅面:	A4	比例:	

参考图号 JEDEC MO-229